

## Thales, Radiall et Foxconn engagent des discussions préliminaires sur la production de semi-conducteurs

Thales, Radiall et Foxconn annoncent avoir engagé des discussions préliminaires pour explorer la possibilité de créer en France, une capacité industrielle d'assemblage et de test externalisée de semi-conducteurs (OSAT).

Avec une capacité de production prévue de plus de 100 millions de composants de type System In Package (SIP) par an d'ici 2031, ce projet vise à répondre au marché européen du packaging avancé de semi-conducteurs dans les secteurs de l'aérospatial, de l'automobile, des télécommunications et de la défense.

Cette initiative ambitieuse d'accueillir d'autres acteurs industriels afin de soutenir un investissement qui pourrait dépasser €250m et assurer un solide leadership européen à ce projet.

### A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l'Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion.

Le Groupe investit plus de 4 milliards d'euros par an en Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l'Intelligence Artificielle, la cybersécurité, le quantique et les technologies du cloud.

Thales compte plus de 83 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros.

*Retrouvez les récents visuels de Thales et de ses activités Défense, Aérospatial et Cyber & Digital sur la [Thales Media Library](#). Pour tout besoin spécifique, merci de contacter l'équipe Relations Médias.*

---

### CONTACTS

#### Thales, Relations Médias

Cédric Leurquin

+33 (0)6 31 01 53 25

[cedric.leurquin@thalesgroup.com](mailto:cedric.leurquin@thalesgroup.com)